

技術詞彙

本詞彙表載有本文件所採用與本集團有關及在本文件就本集團業務或本集團所使用的若干技術詞彙的定義。若干該等定義未必與標準行業定義相符。

「潔淨室」	指	潔淨室圍護結構系統，並附有自動化控制與監控系統，旨在創建受控的潔淨環境
「ERP」	指	企業資源規劃
「矽片代工公司」	指	按原設備製造商基準製造半導體設備的半導體製造廠
「集成電路」	指	集成電路
「IP設計師」	指	知識產權設計師
「MCU」	指	微控制器，於集成電路內的電腦
「MEMS」	指	微機電系統，用以製造微小整合元件的流程技術
「MOCVD」	指	金屬有機物氣相沉積為用於在半導體矽片上沉積非常薄層原子的技術
「原設計製造商」	指	原設計製造商
「原設備製造商」	指	原設備製造商
「零件」	指	半導體製造設備的組件及配件，如泵、冷卻用水管、過濾器、baratron傳感器及凝固器
「要求報價」	指	要求報價
「清潔」	指	標準化、穩定性及一致性
「整理」	指	整理、清潔及分類
「清掃」	指	打掃、擦亮、擦洗、清潔及檢查
「整頓」	指	拉直、簡化、排列及設定
「素養」	指	持續、自律、風俗及沿用慣例
「半導體製造設備」	指	半導體製造設備

技術詞彙

「統包解決方案」	指	半導體行業常用詞彙，指以定製化翻新半導體製造設備提供解決方案，客戶僅需啟動半導體製造設備（即扭動鑰匙），使其以最少的配置運作，詳情載於本文件「業務—我們的解決方案及產品—(i)使用半導體製造設備及部件的統包解決方案」一節
「UVC-LED」	指	紫外線C發光二極體
「矽片製造商」	指	設計、製造及營銷集成電路等半導體設備的半導體製造廠
「200毫米半導體製造設備」	指	200毫米矽片半導體製造設備
「300毫米半導體製造設備」	指	300毫米矽片半導體製造設備
「450毫米半導體製造設備」	指	450毫米矽片半導體製造設備